



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-338086-4
[6/4 INV.MOD JACK](#)



TE 产品编号1888247-1
[20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A](#)

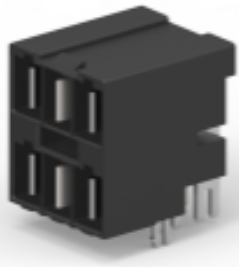


TE 产品编号1982295-1
[ELCON MINI 2P RA HEADER, W /CODING](#)



TE 产品编号2198231-4
[SFP+ Enhanced 1x2, Net Heatsink, LP](#)





TE 产品编号2204535-1
ELCON MINI 2X3P STACKED RA
HEADER,SOLDER



TE 产品编号2170358-1
INV MJ,1X2,PNL GRD,SHLD

TE 产品编号2-1997963-3
DC POWER CABLE WCDMA

TE 产品编号2-2007562-8
SFP+ASSY 2X6 EMI SPG NO LP NI
PLATED

TE 产品编号2017503-1
C/A RPM777 282/00130 ET-ET

TE 产品编号2329851-7
SFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY, 1.2
SOLDR TAIL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134439-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134439-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134439-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6-1773461-9_LGA_2011_SOCKET

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本